NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI

60249-2-11

1987

AMENDEMENT 4 AMENDMENT 4 2000-08

Amendement 4

Matériaux de base pour circuits imprimés -

Partie 2: Spécifications Spécification n° 11: Feuille de stratifié mince en tissu de verre époxyde, recouverte de cuivre, de qualité courante, destinée à la fabrication des cartes de cablages imprimés multicouches

Amendment 4

Base materials for printed circuits –

Part 2: Specifications –
Specification No. 11: Thin epoxide woven glass fabric copper-clad laminated sheet, general purpose grade, for use in the fabrication of multilayer printed boards

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http://www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE



AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 52 de la CEI: Circuits imprimés.

Cet amendement incorpore l'amendement 2 (1993) et l'amendement 3 (1994).

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
52/860/FDIS	52/875/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Une ligne verticale dans la marge indique le texte de l'amendement 4



4 Propriétés électriques

Remplacer, dans le tableau I, la désignation actuelle de propriété par:

Résistance superficielle après chaleur humide, mesure effectuée dans la chambre climatique (facultatif)

Résistance superficielle après chaleur humide et reprise

Résistivité transversale après chaleu humide, mesure effectuée dans la chambre climatique (facultatif)

Résistivité transversale après chaleur humide et reprise

Ajouter le nouveau paragraphe 5.1.3 suivant:

5.1.3 Ondulation superficielle

Lorsqu'elle est vérifiée au moyen de la méthode d'essai 2M12 de la CEI 61189-2, l'ondulation superficielle ne doit pas être supérieure à 5 µm, ceci aussi bien dans le sens de défilement du matériau sous la machine que dans la direction perpendiculaire.

Page 10

5.3 Courbure et vrillage maximaux

Remplacer la phrase:

«Comme convenu entre acheteur et fournisseur» par «Pas spécifié».

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 52: Printed circuits.

This amendment incorporates amendment 2 (1993) and amendment 3 (1994).

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
52/860/FDIS	52/875/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

A vertical line in the margin indicates the text of amendment 4.

Page 9

4 Electrical properties

Replace, in table I, the present property designation by:

Surface resistance after damp heat while in the humidity chamber (optional)

Surface resistance after damp heat and recovery

Volume resistivity after damp heat while in the humidity chamber (optional)

Volume resistivity after damp heat and recovery

Add a new paragraph 5.1, 3, as tollows:

5.1.3 Surface waviness

When examined in accordance with test method 2M12 of IEC 61189-2, the surface waviness in both the machine and cross machine direction shall not exceed 5 μ m.

Page 11

5.3 Maximum bow and twist

Replace the sentence:

"As agreed upon between purchaser and supplier." by "Not specified."

Page 12

Remplacer le tableau III comme suit:

Tableau III

Propriété	Méthode d'essai (paragraphe de la CEI 60249-1)		Exigences	^
Force d'arrachement	3.5	Pas	inférieure à 60 N (13,	4 lbf)
		Epais	sseur de la feuille de d	cuivre
		18 μm*	35 μm*	70 μm* et 105 μm*
Force d'adhérence après choc thermique de 20 s	3.6.2.1 ou 3.6.2.2 ou 3.6.2.3	Pas inférieure à 1,1 N/mm (6,3 lbf/in)	Pas inférieure à 1,4 M/mm (8,0 lbf/m)	Pas inférieure á 1,8 N/mm (10,3 lof/in)
		Ni o	cloquage, ni délamina	tion
Force d'adhérence après chaleur sèche à 125 °C	3.6.3	Pas inférieure à 1,1 N/mm (6,3 lbf/in)	Pas inférieure à 1,4 Wmm (8,0 lbt/in)	Pas inférieure à 1,8 N/mm (10,3 lbf/in)
		Ni (cloquage, ni délamina	tion
Force d'adhérence après exposition aux vapeurs de solvant. Solvants après accord entre acheteur et fournisseur	3.6.4	Pas inférieure à 1,1 N/mm (6,8 lb//in)	as inférieure à 1,4 N/mm (8,0 lbf/in)	Pas inférieure à 1,8 N/mm (10,3 lbf/in)
		Ni	cloquage, ni délamina	tion
Force d'adhérence après conditions simulées de revêtement électrolytique	3.6.5	Pas inferieure à 0,9 N/mm (5,1 lat/in)	Pas inférieure à 1,1 N/mm (6,3 lbf/in)	Pas inférieure à 1,4 N/mm (8,0 lbf/in)
Force d'adhérence à haute température	3.6.7			
Température 260 °C (facultatif)	104	Pas inférieure à 0,06 N/mm (0,34 lbf/in)	Pas inférieure à 0,075 N/mm (0,43 lbf/in)	Pas inférieure à 0,09 N/mm (0,51 lbf/in)
Température 125 °C (facultatif)	14 to	Pas inférieure à 0,7 N/mm (4,0 lbf/in)	Pas inférieure à 0,9 N/mm (5,1 lbf/in)	Pas inférieure à 1,1 N/mm (6,3 lbf/in)
Cloquage après choc thermique de 20 s	3.7.2.1 ou 3.7.2.2 ou 3.7.2.3	Ni cloquage, ni délamination		

 ¹⁸ μm (152 g/m², 0,5 oz/ft²); 35 μm (305 g/m², 1 oz/ft²);
 70 μm (610 g/m², 2 oz/ft²); 105 μm (915 g/m², 3 oz/ft²)

NOTE En cas de difficultés dues à la rupture de la feuille ou à la plage du dispositif de mesure de la force, il est possible de procéder à la mesure de la force d'adhérence à haute température en utilisant des conducteurs d'une largeur de plus de 3 mm.

Page 13

Replace table III as follows:

Table III

Property	Test method (subclause of IEC 60249-1)		Requirement	0
Pull-off strength	3.5	No	t less than 60 N (13,4	l lbf)
		Th	ickness of the copper	r foil
		18 μm*	35 μm*	70 μm* and 105 μm*
Peel strength after heat shock of 20 s	3.6.2.1 or 3.6.2.2 or 3.6.2.3	Not less than 1,1 N/mm (6,3 lbf/in)	Not less than 1,4 N/mm (8,0 lof/in)	Not less than 1,8 N/mm (10,3 lbf/in)
		No	blistering nor delamin	ation
Peel strength after dry heat at 125 °C	3.6.3	Not less than 1,1 N/mm (6,3 lbf/in)	Not less than 1,4 N/mm (8,8 Vbt/m)	Mot less than 1,8 N/mm (10,3 lbf/in)
		No	blistering nor delamin	ation
Peel strength after exposure to solvent vapour. Solvents as agreed upon between purchaser and supplier	3.6.4	Not less than 1.1 N/mm (6,3 lbf/m)	Not less than 1,4 N/mm (8,0 lbf/in)	Not less than 1,8 N/mm (10,3 lbf/in)
		No	blistering nor delamin	ation
Peel strength after simulated plating	3.6.5	Not less than 0.9 N/mm (5,) lbf/in	Not less than 1,1 N/mm (6,3 lbf/in)	Not less than 1,4 N/mm (8,0 lbf/in)
Peel strength at high temperature	3.6.7			
Temperature 260 °C (optional)	V Chilling	Not less than 0,06 N/mm (0,34 lbf/in)	Not less than 0,075 N/mm (0,43 lbf/in)	Not less than 0,09 N/mm (0,51 lbf/in)
Temperature 125 °C (optional)	W 6300	Not less than 0,7 N/mm (4,0 lbf/in)	Not less than 0,9 N/mm (5,1 lbf/in)	Not less than 1,1 N/mm (6,3 lbf/in)
Blistering after 20 s heat shock	3.7.2.1 or 3.7.2.2 or 3.7.2.3	No blistering nor delamination		
* 18 μm (152 g/m², 0,5 oz/ft	²); 35 μm (305 g/m²,	1 oz/ft ²);		

^{* 18} μm (152 g/m², 10,5 oz/ft²); 35 μm (305 g/m², 1 oz/ft²); 70 μm (610 g/m², 2 oz/ft²); 105 μm (915 g/m², 3 oz/ft²)

NOTE In case of difficulties due to breaking of foil or reading range of the force measuring device, the measurement of the peel strength at high temperature may be carried out using conductor widths larger than 3 mm.

Page 12

5.5 Poinçonnage et usinabilité

Remplacer le texte actuel par:

Le poinçonnage n'est pas applicable. Le stratifié, en tenant compte des recommandations du fournisseur, doit pouvoir être cisaillé ou percé. On peut admettre un délaminage sur les tranches après découpe à la cisaille n'excédant pas l'épaisseur du matériau de base. Par contre, le délaminage au bord des trous percés, dû au procédé de perçage, ne peut être permis. Les trous percés doivent pouvoir être métallisés sans influence d'aucune exsudation de résine dans le trou.

5.6 Soudabilité

Supprimer le titre et le texte de ce paragraphe.

Page 14

5.7 Stabilité dimensionnelle

Remplacer le tableau V actuel par le houveau tableau suvant:

Tableau

Propriété	Méthode d'essai Epaisseur nominale (paragraphe de la CEI 60249-1) mm	Exigences
Stabilité dimensionnelle	3. 1 0,05 à 0,3 T = (150 ± 2) °C supérieur à 0,3 à 0,8	0,8 mm/m max. 0,5 mm/m max.

NOTE Les exigences ne s'appliquent qu'aux plaquages de cuivre de 35 μm maximum. Pour des épaisseurs de cuivre supérieures à 35 μm, les exigences doivent être définies par accord entre acheteur et vendeur.

Ajouter les paragraphes 5,8 et 5.9 suivants:

5.8 Dimensions des planches

5.8.1 Dimensions typiques des planches

Les dimensions typiques des planches sont

1 060 mm \times 1 150 mm

915 mm × 1 220 mm

1 000 mm × 1 000 mm

1 000 mm \times 1 200 mm

En dehors de ces dimensions typiques de planches, on trouve sur le marché des fractions de ces dimensions, et d'autres dimensions, par exemple plus grandes.

Page 13

5.5 Punching and machining

Replace the existing text by:

Punching is not applicable. The laminate shall, in accordance with the manufacturer's recommendations, be capable of being sheared or drilled. Delamination at the edges due to the shearing process may not exceed the thickness of the base material. Delamination at the edges of drilled holes due to the drilling process is not permissible. Drilled holes shall be capable of being through-plated with no interference from any exudations into the hole.

5.6 Solderability

Delete the title and text of this subclause.

Page 15

5.7 Dimensional stability

Replace the present table V by the following new table.

Table V

Property	Test method (subclause of IEC 60249-1) Nominal thickness	Requirement
Dimensional	3.11 0,05 to 0,3	0,8 mm/m max.
stability	$T = (150 \pm 2)$ c over 0,3 to 0,8	0,5 mm/m max.
NOTE The requirement	Anniu ta annu dela dina 25 una manianum aniu. Fau thia	l

NOTE The requirements apply to copper claddings 35 μ m maximum only. For thicknesses of copper greater than 35 μ m, the requirements shall be agreed upon between purchaser and supplier.

Add the following subclauses 5.8 and 5.9:

5.8 Sheet sizes

5.8.1 Typical sheet sizes

Typical sheet sizes are:

1 060 mm × 1 150 mm

915 mm × 1 220 mm

1 000 mm × 1 000 mm

1 000 mm × 1 200 mm

Apart from these typical sheet sizes, fractions of the sizes and other sizes, for example larger, are available on the market.

5.8.2 Tolérances sur la dimension des planches

Les dimensions des planches livrées par le fournisseur ne doivent pas différer de plus de $^{+20}_{0}$ mm des dimensions commandées.

5.9 Panneaux découpés

5.9.1 Dimensions des panneaux découpés

Les dimensions des panneaux découpés doivent être, lors de la livraison, en accord avec la spécification de l'acheteur.

5.9.2 Tolérances de dimension pour les panneaux découpés

Les dimensions des panneaux découpés doivent être conformes aux dimensions spécifiées dans la spécification de l'acheteur avec les tolérances suivantes sur la longueur et la largeur du panneau:

Dimensions du panneau	Tolérance ±	
	Normate Serrée	
Jusqu'à 300	0)5	
Plus de 300 à 600	0,8	
Plus de 600	1,6	
NOTE Les tolérances spécifiées comprennent tous les écarts causés par le découpage des panneaux.		

5.9.3 Rectangularité des panneaux découpés

Propriété	Methode d'essai (paragraphe de la CEI 60249-1)	Exigences	
light		Large mm/m	Normal mm/m
Restangularité des panneaux découpés	3.15	3	2

Page 16

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

6.6 Température de transition vitreuse et facteur de traitement

Tableau VII - Température de transition vitreuse et facteur de traitement

Propriété	Méthode d'essai CEI 61189-2	Prescription
Température de transition vitreuse	2M10 ou 2M11	100 °C min.
Facteur de traitement	2M03	0,95 min.

5.8.2 Tolerances for sheet sizes

The size of the sheets delivered by the supplier shall not deviate more than $^{+20}_{0}$ mm from the ordered size.

5.9 Cut panels

5.9.1 Cut panel sizes

Cut panel sizes shall be, when delivered, in accordance with the purchaser's specification

5.9.2 Size tolerances for cut panels

For panels cut to size according to the purchaser's specification, the following tolerances for length and width shall apply:

Panel size	Tolerence ±		
111111	Normal	Close	
Up to 300		0,5	
Over 300 to 600	2	0,8	
Over 600		1,6	
NOTE The specified tole tions caused by cutting the		e all devia-	

5.9.3 Rectangularity of cut panels

Property	Test method	Require	ements
	(subclause of IEC 60249-1)	Coarse mm/m	Normal mm/m
Rectangularity of cut panels	3.15	3	2

Page 17

Add a new subclause 6.6:

6.6 Glass transition temperature and cure factor

Table VII - Glass transition temperature and cure factor

Property	Test method IEC 61189-2	Requirement
Glass transition temperature	2M10 or 2M11	100 °C min.
Cure factor	2M03	0,95 min.